### (19)日本国特許庁 (JP)

(51) Int.CL.6

## (12) 特 許 公 報(B2)

FΙ

### (11)特許番号

# 第2989064号

#### (45)発行日 平成11年(1999)12月13日

識別記号

### (24) 登録日 平成11年(1999)10月8日

G03F	7/26	513	G03F	7/26	513	
	7/004	503		7/004	503A	
	7/027			7/027		
	7/028			7/028		
	7/038	505		7/038	505	
				請求項の数	女2(全 6 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号		<b>特顯平3-353340</b>	(73)特許権	者 000229117		
					ン株式会社	
(22)出顧日		平成3年(1991)12月16日			代田区丸の内2	丁目6番1号
			(72)発明者	谷島 幹	男	
(65)公開番号		特開平5-165218 神奈川県川			川崎市川崎区夜	光一丁目2番1
(43)公開日		平成5年(1993)7月2日		号 日本	ゼオン株式会社	研究開発セン
審查請求	B	平成7年(1995)7月21日		夕一内		
審判番号		平9-20952	(72)発明者	許 中村 健司		
審判請求日		平成9年(1997)12月12日		神奈川県	川崎市川崎区夜	光一丁目2番1
				号 日本	ピオン株式会社	研究開発セン
				夕一内		
			(74)代理人	弁理士 i	西川 繁明	
			合織体			
			審判長	木下 幹雄		
			審判官	江藤 保子		
			客判官	館尾 みや	f	
						最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 金属蒸着膜のパターン形成方法

# (57) 【特許請求の範囲】

(請求項1) 基板上のレジスト膜をパターン状に露光 した後、現象し、次いで、得られたレジストパターンを 有する基板上に金属を蒸着させ、しかる後、レジストパ ターンを除去する金属蒸着膜のパターン形成方法におい

- <u>て、</u>
  \_(a) レジスト膜を形成するためのレジストとして、
- (A) 四活性米線の照射によってラジカルを発生する米 重合開始剤と、該ラジカルによって重合する不飽和酸化 水業基を有する化合物との組み合わせ、または空活性光 2 経籍する化合物との組み合わせからなる、光線による露 光、または露光光目が終く熱処理によって架積する成 今、(B) アルカリ可溶性地距 およびに(C) アノ数

#### 2

- る化合動とを結合して得られるスチレン誘導体、メチン 型料、アリールペンゾトリアゾール類、アゾメチン染 料、クルクミン、およびキサントンからなる既より選ば 丸る少なくとも一種の露氷する光線を吸収する化合物を 含有するネタ型感光性組成物を使用し。
- (b) 露光量を調整して、エッジが逆テーパー状のレジストパターンを形成し、かつ、
- (c) 現像に際し、アルカリ性水溶液を現像液として使用することを特徴とする金属蒸着膜のパターン形成方
- 【請求項2】 成分(B) 100重量部に対し、成分(A)を0.1~20重量部、及び成分(C)を0.1~15重量部の各割合で使用する請求項1記載の金属蒸

[0001]

[産業上の利用分野] 本発明は、ネガ型感光性組成物を <u>用いた金属蒸着糖のパターン形成方法</u>に関し、さらに詳 レくは、半様体集積回路、フォトマスク、フラットパネ ルディスプレイ等のパターン形成に<u>おいて、</u>アルカリ現 像型のネガ型膨光性レジスト<u>を用いて金属蒸着機のパタ</u> ーンを形成する方法に関する。

3

【0002】本発明で使用<u>する</u>ネガ型感光性組成物は、 遊デーバー状<u>(オーバーハング状を含む)の</u>レジストパ ターンを形成するため、特にリフトオフ(lift-o ff) 法によるパターン<u>形成方法</u>に好適である。 【0003】 【0003】

【従来の技術】ウェットエッチングやドライエッチング により基板上にパターンを形成するのに使用されるフォ トレジスト(エッチング用レジスト)としては、ポジ 型、ネガ型とも種々の感光性組成物が知られているが、 リフトオフ法によるパターン形成用のフォトレジスト

(リフトオフ用レジスト) としては、必ずしも好適なも のが知られていないのが現状である。

【0004】リアトオフ法では、まず、基板上のレジス 20 ト膜をバターン状に露光した後、現像し、次いで、得ら れたレジストバターンを有する基板上に金属を無着させ る。しかる後、レジスト部分を刺離除去すれば、金属嘉 着腰によるパターンが基板上に乗る。ところで、レジス トバターンを有する基板上に金属を蒸着すると、指着腰 は、レジストバターン上おび写板上に形成されるが、 レジストバターンの断面形状がオーバーハング状または 遊デーバー状であれば、基板上に形成される蒸着膜は、 レジストバターンおよびその上に形成される蒸着膜は、 レジストバターンおよびその上に形成される高着膜とは 独立の蒸着性態となるため存ましい。 30

【0005】しかしながら、後来、このようなリアトオ フ用のレジストペターンを形成できる好適なフォトレジ スト材料がかないため、エッチング用レジストの処理工 程に工夫をしてオーバーハング状のレジストパターンを 形成し、リフトオフ法によるパターン形成に供してい た。

【00061 例えば、ノボラック樹脂とキノンジアジド 化合物とからなるボジ型フォトレジストをリフトオフ用 レジストして用いる場合に、露光後、現像前にレジスト膜を有機溶剤で処理してレジスト レジストがしたがある。 に対する溶解速度を低下させることにより、オーバーへング状のレジストパターンを形成する方法が知られている。ところが、この方法では、レジストパターンの上等がヒサン状に薄く張り出すため、この上に準備した金属 蒸着膜のためにとサン状部分が重れ下がってしまい、基板上形波は大比素着膜とショートするなどの問題を有している。しかも、現像前のレジスト膜全体が現像液に溶けにくくなるため、現像前のレジスト膜全体が現像液に溶けにくくなるため、現像速度に場所によるムラが出やすいよいも関係がある。 【発明が解決しようとする機関】 本発明の目的は、半導体集積回路、フォトマスク、フラットパネルディスプレイ等のパターン形成に<u>おいて、</u>アルカリ現像型のネガ型 咳光性組成物<u>を用いて</u>リフトオフ法により<u>金展蒸着標の良好なパターンを形成する方法</u>を提供することにある。 【9008】 本発明者とは、前配従来技術の人産を解決すべく鉄高研究の結果、光線による露光、または露光と引き棘、熱処理によって架積する成分と、アルカリ可修性樹脂と、露光する光線を吸収する化合物を少なくとも一種含有するネガ型感光性組成物がアルカリ性水溶液を現像液として使用した場合に、特にリフトオフ法に好道なオーバーハング状またには逆テーパー状のレジストパターンを形成できることを見いだした。

【0009】このネガ型核外性組成物は、露光量を薄整することにより、レジストパタールの形状を順テーパー状にも変えることができるため、道常のエッチング用レジストとしても使用することができる。本発明は、これらの知見に基づいて完成するに至ったものである。 【0010】

【課題を解決するための手段】かくして本発明によれ ば、基板上のレジスト膜をパターン決に露光した後、現 成、次いで、得られたレジストパターンを有する基板 上に全属を蒸着させ、しかる後、レジストパターンを除 去する金属蒸着膜のパターン形成方法において、

(3) レジスト 随意を派するためのレジストとして、
(3) レジスト 随意を派するためのレジストとして、
(A) ① 西性光線の照射によってラジカルを安生する光 重合開始新と、競ラジカルによって重合する不熱和遊化 水裏まを有する化舎物との組み合わせ。技能によって 9 經費する化合物との組み合わせからなる。光線による露 光、または電光と引き物、発処理によって映積する成 分、(B) アルカリ可溶性樹脂、および(C) アゾ染 料、(量線) ベンズアルデビドと活性メチレン基を有す る化合物とを紹合して得られるスチレン跨域化、チン 発料、アリールベンゾトリアゾール類、アゾメチン突 料、クルクミン、およびキウントンからなる難より選ば れる少なくとも一種の葉ボする光線を吸収する化合物を 含有する本が望感光性風の物を使用し、

(b) 露光量を調整して、エッジが逆テーパー状のレジ ストパターンを形成し、かつ、

(c) 現像に際し、アルカリ性水溶液を現像液として使用することを特徴とする金属蒸着膜のパターン形成方法が提供される。

【0011】以下、本発明について詳述する。本発明の ネガ型感光性組成物は、以下の3つの成分(A)~ (C)を必須成分として含有するものである。

成分(A):光線の露光によって単独で、または他の化 合物と架橋する化合物、あるいは露光によって架橋反応 の軸雄等を牛市1. 載光後の熱処理を経て その化合物 成分(B):アルカリ性水溶液である現象液に可溶で、 かつ、水に対しては実質的に不溶の樹脂状の成分。 成分(C):成分(A)の架橋反応に関わる露光光線を 吸刺する成分。

【0012】本発明のネガ型感光性組成物は、基板上にこれを膜状と酸布して用いるが、そのために有機物剤に溶解して溶液とするか、あるいは均一な粉体として酸布するなどの方法で成膜し、必要に応じて残留する溶剤を乾燥する。このようにして得られたネガ型感光性組成物 10からなるレジスト膜を有する基板は、常法によりパターン状に露光し、現像処理して用いる。

[0013] 露光の光源としては、主に索外線を使用 し、パターン状に鑑光した後、そのまま、あるいは露光 後の際処理 はボストエクスポージャペーク)を行い、次 いで無機または有機化合物のアルカリ性水溶液を現像液 として現像する。現像後、基板上にネガ型のパターンが 形成される。

[0014] <成分(A) >未発明のネガ型感光性組成物の成分(A)としては、(1)活性光線の照射によっ 20 でラジカルを発生する光重合開始剤と、数ラジカルによって重合する不飽和炭化水素基を有する化合物と、必要に応じて光圧応の効率を高めるための増感剤の組み合わせを挙げることができる。

【0015】光重合開始剤としては、例えば、ベンソフェノン誘導体、ベンソインまたはベンゾインエーアト誘 薄体が挙げられる。これらは、パターンを露光する光原 の波長に応じて分光感度の面から共役系を連択する必要 があるが、特に構造し限定されるものではない。

【0016】不総和談化水業基を有する化合物として は、(メタ)アクリル酸エステル類、特に複数の(メ タ)アクリル酸残基を有する多首能化合物が好ましい。 多首能の不飽和炭化水業基を有する化合物は、現像液で あるアルカリ性水溶液に対してある程度の溶解性をもつ ものであることが、現像後の残渣が少なくなるので好ま しい。

【0017】成分(A)として、前配の他に、(2)活性光線の照射によって酸を発生する化合物(以下、「酸 発生剤」と略配と、該酸によって架橋する化合物の組 み合わせが挙げられる。

[0018] 活性光線によって瞳を発生する化合物としては、例えば、芳香族スルフォン酸エステル類、芳香族 ヨードニウム塩、芳香族スルフォン酸エステル類、芳香族 ヨードニウム塩、芳香族ハフォニウム塩、ハロゲン化 アルキル残基を有する芳香族化合物が挙げられる。これ らについては、既述の光盤合関始剤と同様に分光感度の 面から瓣状することが好ました。

【0019】酸発生剤から発生した酸によって架橋する 化合物としては、例えば、メラミンーホルムアルデヒド 樹脂、アルキルエーテル化メラミン樹脂、ベンソグアナ ユリア樹脂、アルキルエーテル化ユリア樹脂、ウレタン ーホルムアルデヒド樹脂、レゾール型フェノールホルム アルデヒド樹脂、アルキルエーテル化レゾール型フェノ ールホルムアルデヒド樹脂、エポキシ樹脂等が挙げられ る。

【0020】成分(A)の使用割合は、特に限定されないが、通常、成分(B)のアルカリ可溶性樹脂100重 盤部に対し、0.1~20重量部、好ましくは0.5~ 5重量部の範囲で使用する。

【0021】 <成分(B) >本発明のネガ型感光性組成 物の成分(B) としては、フェノール性水酸基を有する 化合物とアルデヒド類を酸またはアルカリの存在下で反 応させて得られるフェノール樹脂類、例えば、フェノー ルやアルキルフェノールとホルムアルデヒドをシュウ酸 で付加縮合したノボラック樹脂、同様の原料をアルカリ または中性条件で付加反応ないしは一部縮合させて得ら れるレゾール型フェノール樹脂などがある。

【0022】また、不飽和アルキル基面換フェノール化合物の付加重合高分子として、例えば、ポリ (pービニルフェノール)、ポリ (pーインプロペニルフェノー ル)およびこれらのモノマーの異性体の単一重合体や共 重合体が挙げられる。

【0023】さらに、不飽和カルボン酸また比不飽和カルボン酸素大物の単一あるいは共重合体として、(メタ)アクリル酸、マレイン酸、イタコン酸等、およびそれらの無水物と不飽和炭化水素の付加重合高分子が挙げられる。また、ロジン、シェフックなどの天然樹脂を用いることもできる。

[0024] <成分(C) >本発明のネガ型感光性組成 物の成分(C)としては、露光するための光源の波長に 応じて、その波長領域に吸収領域を有する化合物を選択 すればよい。

100251ただし、現像被であるアルカリ水溶液に対して溶解度が低いものの場合は、現像後に基板上に残酷し島いので、フェノール性水酸温やカルボキシ温、スルフォール基等の酸性残基を付与し、アルカリ水溶液に対する溶解度を高めたものが好ましい。また、こうした残 液発生の問題を解決する目的で、より吸光度の高い化合を遊択して、少ない添加量で売分な吸光度が得られるようにするとよい。形成されたレジストバータンが、ボストペークやスペックリング工程で高温にさらされる場合は、 放化舎物が昇華して装置を汚染する場合があるので、 昇華性の低い化合物の方が好ましい。

【0026】本発明の成分(C)としては、いわゆるア 学弊料、例えば、アゾペンゼン誘導体、アソナフタレン 誘導体、アリールピロリドンのアゾペンゼンまたはアゾ ナフタレン最換体、さらにピラゾロン、ベンズビラゾロ ン、ピラゾール、イミダゾール、チアゾール等の複奏環 のアリールアブ化合物等が挙げられる。 .

を所選の領域に設定するために共役系の長さや電機基を 適宜選択する。例えば、スルフォン艇(金属塩)基、ス ルフォン酸エステル基、スルフォン基、カルポキシ基、 シアノ基、(置換) アリールまたはアルキルカルボニル 基、ハロゲン等の電子吸引基で置換することによって短 波長に吸収領域を設定することができる。また、(置 機) アルキル、(置換) アリールまたはポリオキシアル キレン基などで置換されたアミノ基、ヒドロキシ基、ア ルコキシ基またはアリールオキシ基等の電子供与基によ って吸収波長を長波長順域に設定することもできる。

[0028] 屋換基には、アミノ基のようにアルカリに 対する溶解性を低下する基と、カルボキシ基やヒドロキ シ基のようにアルカリに対する溶解性を高める基がある ので、本発明のネガ型感光性組成物の聴度が実用的水準 になるように適宜選定することが望ましい。

【0029】アグ染料の場合は、化合物の構造を選択することによって200~500 nmの広い波長領域で種々の化合物を用いることができる。こうした共役系の長さや置換基の選定は、アグ染料以外の化合物についても当てはまる。

当てはまる。
[0030] 主に300~400nm台の光源に対応する化合物として、(置換) ベンズアルデヒドと活性メチレン基を有する化合物を縮合してえられるスチレン鬱導体が挙げられる。ベンズアルデヒドの置換基としては(ヒドロキシ、アルコキシモになっ)アルキルアミノ基、ボリオキシアルキレンアミノ基、ヒドロキシ基、ハロゲン、アルキル基、アルコキシ基、アルカルボニル基等が挙げられる。活性メチレン基を有する化合物としては、例えば、アセトニリル、αーシアノ酢酸エステル、αーシアノケトン類、マロン酸エ 30 ステル、アセト目が酸エステル等の1,3ージケトン類等が挙げられる。

[0031] また、アリールピラゾロンとアリールアル デヒドを縮合して得られるメチン染料類、アリールベン ソトリアソール類、アミンとアルデヒドの縮合物として 得られるアソメテン染料、クルクミン、キサントン等の 天然化合物等を用いることもできる。

【0032】さらに、アリールヒドロキシ基を有する染 料のキノンジアジドスルフォン酸エステル化物やピスア ジド化合物など露光光を吸収すると同時にアルカリに対 40 する溶解性を変化させたり、架橋反応する化合物を用い て、現像特性を調整してもよい。

[0033] 本発明の成分(C)の使用割合は、本発明 の感光性組成物を使用する腰準に応じて最適な微軟が存 在し、腰厚が薄い場合は多く、厚い場合は少なくてよ い。成分(C)は、通常、成分(B)のアルカリ可溶性 付しの重量部に対し、0.1~15重量部、好まし くは0.5~5重量部の艇用で使用する。

【0034】 < ネガ型感光性組成物 > 本発明のネガ型感

記成分(A)~(C)を溶剤に均一に溶解し、濾過して 使用に供される。溶液中の固型分は、通常10~40重 量%程度である。

【0035】溶剤としては、例えば、プロパノール、ブタノール等のアルコール類、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類; 酢酸エチル、酢酸イソアミル等の酢酸エステル類; テトラヒドロフラン、ジオキサン等の環状エーテル類; メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルロロソルダ、さらにエナルセコメルブでキート、ブラルセロソルブアセテート、ブラルセロソルブアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、乳酸エチル、エトキンプロピオン酸エチル、よんピンのドラールのエキリメデルエーテルアセテート、乳酸エチル、エトキンプロピオン酸エチル、よんピンのドラールのエキリスを必要が

【0036】本発明のネガ型感光性組成物には、所望に応じて東面活性削等の販加剤を添加することができる。 【0037】本発明のネガ感光性組成物の使用方法は、まず、回転塗布等によって蒸板上に均一に塗布し、80~110℃で熱処理して0.5~数μπの乾燥した20 膜を形成する。ついで、所望の光源を用いてパケーン状に露光する。本発明のネガ型感光性組成物が、不飽和カルボン酸共富合体、光重を高間始剤、多官能(メタ)アクリル酸エステルおよび光吸化性の化合物からなる場合は、そのまま現像することができるが、光によって酸を発生する化合物と該酸で架積する化合物を含む系の場合には、架模反応を促進する目的で、霧光後に100~130℃程度の熱処理(ポストエクスポージャペーク:以下、「PEB」と格配)をした後に、現像する。

【0038】 露光する光源としては、436 nm、405 nm、365 nm、254 nm等の水銀の輝線スペクトルや、248 nmのK r Fエキシマーレーザー光源等を用いることができる。

【00391本発明のネガ型組成物は、露光部が架橋してネガ型に作用するので露光差が一定量以上になると現像後にジスト膜が残りはじめる。この露光エネルギーをEthと巻する。断面形状がオーバーハング状または逆テーパー状のレジストパターンは、通常Bthの2倍程度以下の露光量で得られる。露光量をさらに増加させると、オーバーハング状や逆テーパー状ではなく、順ケーパー状のレジストパターンが得られるので、通常のエッチング法に供することができる。

[0040]

【実施例】以下に実施例および比較例を挙げて本発明を さらに具体的に説明する。なお、実施例および比較例中 の部および%は、特に断りのない限り重量基準である。 【0041】 【実施例1]

メタクリル酸:メタアクリル酸メチルの組成比が20: 80モルで、重量平均分子量3万のメタクリル酸ーメタ アクリル酸メチル共重合体100部、ペンタエリスリト 部、および4 — (4 — ジメチルアミノフェニルアゾ) — フェノール2 部をエチルセロソルプアセテート/エチル セロソルブ=6 0 / 4 0 の混合溶媒 3 3 0 部に溶解し、 0、2 2 μ mのメンブランフィルターで濾過してネガ型 或光性組充物必溶を翻製した。

【0042】シリコン単結晶ウェハ基板上に上記組成物をスピンコートし、ホットプレート上で90℃60秒間プリペークして1.5μmの腰厚のレジスト膜を有するウエハを得た。このウェハを度線/1線の照度比が1/5(mW/cm<sup>1</sup>)の状態のPLA501下型コンタクト概光と転度を測定した。0.5%NaOH水溶液で60秒間パドル現像したところ、感度は、87mJ/cm<sup>1</sup>であった。

【0043】同様にして、1.5μm胰厚のレジスト験を形成したウェハを解検力評価用マスクを介して、態度 (前配豆上力)を2、倍角分で、態度の1.2倍から 2.6倍まで曝光した。現像は感度測定と同様にした。 ウェハを削り、パターンの時面を走金型電子顕微鏡で観 製した。最光熱が態度(Et.h.)の1.4倍から2.0 20 倍の範囲では、3μmラインアンドスペース以上のサイ ズのパターンは全てエッジが逆アーパー状になっていた。表面だけがヒサン状になることは無かった。

【0044】上配のようにして形成したレジストパターンを有するウエハに、以下の適りリフトオン法によるアルミ配線形成半頻を適用した。254nmの照度が1.2mW/cm\*の高圧水銀灯を200秒間照射してレジストパターンを焼き固めた後、レジストパターン面を上にして、ウェハを200℃に設定したホットプレート上に置いてアルミーウムを200でに流したウエハを50℃に加速したジメチルスルホキサイド中で揺り動かし、インプロビルアルコールで洗浄乾燥してレジストパターン部のを剥離した。

【0045】真空薫着した状態のレジストパターンの状態と、製産後の状態を電子顕微鏡で観察した結果、レジストパターンのエッジの逆テーパー部の下にはアルミニウムのまわりこみは無く、逆テーパーの変形と無かった。レジストパターン剥離後のアルミニウム系を繋によるパターンは、ショートや断鎖がなくアルミニウムパタ 40ーンエッジ節のメクレも見られなかった。

【0046】【実施列2】 mークレゾール/pークレゾールー60/40の仕込みでボルムアルデヒドと付加縮 合した重量が分子量5200のパボラック樹脂100節、ヘキサメトキシメチル化メラミン10瓶。2-(4 ーメトキシナフチル) ー4、6ーピス(トリクロロメチル)ーS-ドリアシン3瓶、4-(4ージメチルアミ)フェニルアグ)フェノール2部、および下式の構造の化合物1部をエチルセロンルプアセテート300部に溶

調製した。 [0047] [化1] NC C=CH- n-C<sub>6</sub>H<sub>15</sub>

10

【0048】 露光装置として、NSR1755i7A型 i線ステッパー(照度500mW/cm²)を使用し、 感度養定時は露光量を変化させて石英板を介して露光し 10た。露光後ホットプレート上、110℃で90秒間ポス トエクスポージャペークして、2.38%テトラメチル アンモニウムハイドロオキサイド水溶液で60秒間ペド ル現像した以外は、実施例1と同様にして態度測定とパ ターン形成を行った。感度は30mJ/cm²で、感度 (Eth) の1.2倍から2.0倍の範囲で1.5μm ラインアンドスペース以上のパターンは、全てエッジが

逆テーバー状になり、ヒサンは見られなかった。
【0049】上間のレジストパターンを有するウエハに 対して、実施列」と同様にアルミニウムのリフトオフ手 順を適用した。レジストパターンの変形や逆テーバー部 下へのアルミニウムのまわりこみも無かった。また、レ ジストパターン刺離後のアルミニウムパターンは、断 級、ショート、メクレ等は無かった。

【0050】 [比較何1] mークレゾール/pークレゾ ール=60/40の仕込みでホルムアルデヒドと付加箱 合した重量平均分子量980のノボラック樹脂100 部、および2,3,4ートリヒドロキシベンゾフェノン とoーナフトキノンジアジド-5ースルフォン酸クロラ イドの1対2モル仕込みのエステル化物20部をエチル セロソルブアセテート360部に溶解し、濾過してポジ 型フォトレジストを調整した。

【0051】上配レジストを、単結晶シリコンウェハ基 板上にスピンコートし、100℃のホットプレート上で 60秒ペークして1.5μm順呼のレジスト膜を有する ウエハを得た。このウェルをキシレン/配轄セチル=1 /1重量比の溶媒に室復で30秒間浸漬後、乾燥した。 現象液として2.38%テトラメチルアンモニウムハイ ドロオキサイドを用いた以外は実施例1と同様にして感 廃瀬まとルゲーン形成を行った。

【0052】 感度は60m J / c m であった。レジストパターンは2μm ラインフンドスペース以上のサイズは1.8倍以上の露光量で解像し、レジストペターンのサイズや露光量に殆ど関係なく表面部には約2000~3000 A の厚みのヒサンが形成されていた。しかし、ヒサシの下部はエメを引いていて、その先端はレジストパターンの褶部エッジに達していなかった。

【0053】上記のウェハに対して、実施例1と同様の 手順でアルミニウムのリフトオフを実施した。蒸着後の レジストパターンはヒサシが乗れ下がり、場所によって 11 基板上のアルミニウム蒸着膜がつながっていた。レジス トバターン剥離後は、アルミニウム蒸着膜どうしがつな がったために剥離できない部分と、アルミニウムバター

ンのメクレが観察された。

[0054]

\* 【発明の効果】本発明によれば、アルカリ水溶液により、 現像可能で、<u>良好な遊テーパー状(オーバーハン</u>分数を、 <u>含む)のレジストパターンを与え、リフトオフ港により</u> <u>良好な金属蒸着藤のパターンを形成することができる</u>べ

ターン形成方法が提供される。

#### フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

HO1L 21/306

FΙ

HO1L 21/306

N

(72) 発明者

金井 ひろみ 神奈川県川崎市川崎区夜光一丁目2番1

号 日本ゼオン株式会社 研究開発セン ター内 (56)参考文献

特開 昭58-42040 (JP, A)

特開 昭64-28362 (JP, A) 特開 昭64-54441 (JP, A)

特開 平1-164937 (JP, A)

特開 平1-124842 (JP, A)

特開 平2-296245 (JP, A)

特開 平4-151665 (JP. A)

特開 昭59-142538 (JP, A)

特開 平2-275453 (JP. A)

特公 昭62-44258 (JP, B2)

欧州公開436174 (EP, A2)